

## 锦州神工半导体股份有限公司

### 2024 年半年度业绩预增的自愿性披露公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、本期业绩预告情况

##### （一）业绩预告期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

##### （二）业绩预告情况

预计业绩：同比上升

1、经财务部门初步测算，预计锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度实现营业收入 12,000.00 万元至 13,000.00 万元，与上年同期相比，预计将增加 4,116.52 万元至 5,116.52 万元，同比增长 52.22%至 64.90%。

2、预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 200.00 万元至 400.00 万元，与上年同期相比，预计将增加 2,569.95 万元至 2,769.95 万元。

（三）公司本期业绩预告未经审计。

#### 二、上年同期业绩情况

（一）营业收入：7,883.48 万元；

（二）归属于上市公司股东的净利润：-2,369.95 万元。

#### 三、本期业绩变化的主要原因

2024 年上半年，公司所在的半导体行业市场逐渐回暖，客户订单增加，营业收入稳步增长导致业绩相应增长。

#### 四、风险提示及其他说明事项

（一）公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

（二）本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，为公司财务部门基

于自身专业判断进行的初步核算。具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2024 年 7 月 24 日